Universidade Federal Fluminense – UFF Escola de Engenharia – TCE Curso de Engenharia de Telecomunicações – TGT

Programa de Educação Tutorial – PET Grupo PET-Tele

Tutoriais PET-Tele

Tutorial sobre confecção artesanal de circuitos impressos (Versão: A2014M09D25)

Autor: Thiago Elias Bitencourt Cunha

Tutor: Alexandre Santos de la Vega

Niterói – RJ Agosto / 2014

| 1 | Intr | rodução | 4 |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 2 | Mat | teriais utilizados | 5 |
| 3 | Inst | ruções para confecção | 8 |
| | 3.1 | Desenhando o circuito | 8 |
| | 3.2 | Imprimindo o circuito | 10 |
| | 3.3 | Passando o circuito para a placa | 11 |
| | 3.4 | Retirando o papel | 12 |
| | 3.5 | Corroendo a placa | 13 |
| | 3.6 | Retirando o toner da placa | 14 |
| | 3.7 | Perfurando | 15 |
| | 3.8 | Procedimentos finais | 16 |
| 4 | Rea | lização de testes | 18 |
| | 4.1 | Programando o arduino | 19 |
| | 4.2 | Montando o circuito | 19 |

Lista de Figuras

| 1 | Imagem dos materiais necessários para confecção de placas de circuito impresso. 6 |
|----|---|
| 2 | Imagem dos componentes necessários para confecção do módulo relé |
| 3 | Esquema do módulo relé |
| 4 | Impressão do circuito |
| 5 | Estampando o circuito na placa |
| 6 | Submergindo a placa em água para a retirada do papel |
| 7 | Procedimento para corrosão da placa 13 |
| 8 | Procedimento para retirada do toner 14 |
| 9 | Procedimento para perfuração da placa de circuito impresso |
| 10 | Suporte para placa de circuito impresso |
| 11 | Encaixe dos componentes e procedimento de soldagem 17 |
| 12 | Componentes necessários para realização do teste 18 |
| 13 | Procedimento para montagem do circuito teste |
| 14 | Conectando o módulo ao Arduino |
| 15 | Testando o módulo relé |

Lista de Tabelas

| 1 | Materiais necessários para confecção de placas de circuito impresso | 5 |
|---|---|----|
| 2 | Componentes necessários para confecção do módulo Relé | 7 |
| 3 | Componentes necessários para realização do teste | 18 |



1 Introdução

Este documento surgiu da necessidade de um método prático, de baixo custo, para confecção de circuitos elétricos em projetos realizados no grupo PET-Tele. Esta técnica já foi utilizada em diversos projetos desenvolvidos pelo grupo. Entre eles, podemos citar, os shields para a plataforma Arduino utilizados na matéria optativa "Tópicos especiais em eletrônica II". Podese citar também o projeto "Controle de acesso RFID"utilizando a carteirinha estudantil da Universidade Federal Fluminense para acesso a sala do grupo.

Para o desenho do diagrama e do *Layout* do circuito recomenda-se sofwares expecíficos como *EAGLE*, *OrCAD*, *Express PCB* ou o que melhor convir. Neste tutorial já serão apresentados o diagrama e o *Layout* do módulo relé utilizado para acionar de cargas que utilizem tensão de alimentação de 110 V ou 220 V. Este circuito é comumente utilizado em projetos de acionamento de lâmpadas que utilizam o Arduino como plataforma de controle. Para o desenho do circuito foi utilizado o a versão gratuita do programa *CadSoft EAGLE PCB Design Software*" que pode ser encontrado no site oficial¹.



 $^{^1 {\}rm www.cadsoftusa.com}$, acessado em $22/09/2014.^{\circ}$

2 Materiais utilizados

Na Tabela 1 encontram-se listados os materias necessários para confecção do circuito impresso. Logo a seguir, na Figura 1, temos respectivas imagens dos materiais utilizados. Na Tabela 2 listamos os componentes necessários para confecção do módulo relé e na Figura 4 temos as respectivas imagens destes componentes.

| Quantidade | Material |
|------------|---|
| 1 | Brocas para circuto impresso |
| 1 | Esponja de aço |
| 1 | Folha de papel Glossy Paper |
| 1 | Ferro de solda |
| 1 | Ferro de passar roupas |
| 1 | Impressora a Laser ou XEROX |
| 1 | Micro Retífica |
| 1 | Placa de fenolite virgem |
| 1 | Percloreto de ferro |
| 1 | Solda |
| 1 | Suporte para placa de circuito impresso |
| 1 | Tesoura |
| 1 | Vasilhas Plásticas ou garrafas PET |

Tabela 1: Materiais necessários para confecção de placas de circuito impresso



(a) Placa de feno- (b) Percloreto de (c) Micro retífica lite ferro



(d) Brocas para (e) Papel glossy (f) Esponja de circuito impressopaperaço



(g) Ferro de pas- (h) Vasilha plás- (i) Impressora à sar roupas tica laser



(j) Suporte para (k) Ferro de solda (l) Solda placa de circuito impresso

Figura 1: Imagem dos materiais necessários para confecção de placas de circuito impresso



| Quantidade | Material |
|------------|------------------------------|
| 1 | Barra de Pino 1x20 MCI Fêmea |
| 1 | Borne 3 vias KRE-3 |
| 1 | Diodo 1N4007 |
| 1 | LED Verde 5 mm |
| 1 | Relé 5 Vdc 125Vac 10A |
| 1 | Resistor 1k Ω |
| 1 | Resistor 470 Ω |
| 1 | Transistor BC337 |

Tabela 2: Componentes necessários para confecção do módulo Relé



Figura 2: Imagem dos componentes necessários para confecção do módulo relé

3 Instruções para confecção

3.1 Desenhando o circuito

Para desenhar o circuito *softwares* expecíficos podem ser utilizados. Vários podem ser encontrados no mercado. O circuito impresso utilizado como exemplo neste tutorial foi desenhado através a versão gratuita do software *Eagle*.

Como este tutorial tem como foco a técnica de confecção artesanal de circuitos impressos, e não aborda o uso do *softwares* para desenho dos mesmos, iremos utilizar como exemplo o circuito de acionamento de um relé cujo diagrama é apresentado na Figura 3. Na página 9 temos o *layout* deste circuito. Esta página pode ser impressa e utilizada para confecção de um módulo relé seguindo os passos deste tutorial.

Para maiores informações sobre como utilizar o software *Eagle* aconselha-se um estudo mais aprofundado através de tutoriais presentes na rede ou até mesmo vídeo aulas em canais de comunicação como o *Youtube*.



Figura 3: Esquema do módulo relé





3.2 Imprimindo o circuito

Após o desenho da PCB realizamos sua impressão através de uma impressora *laser* em papel glossy paper(papel fotográfico). A impressão a *laser* se torna necessária pois utiliza pó toner.

Quando se aquece o papel sobre a placa de fenolite virgem este *toner* se adere a mesma demarcando as trilhas do circuito. Já o papel *glossy paper* é utilizado por possuir uma película transparente e brilhante em uma de suas faces, possibilitando a transferência do *toner* para a placa de fenolite.



Figura 4: Impressão do circuito

3.3 Passando o circuito para a placa

Para passarmos o circuito para placa utiliza-se um ferro de passar roupa. Corta-se o papel glossy paper no tamanho da placa e posiciona-se a parte brilhante do papel sobre a parte de cobre da placa de fenolite.

Logo após, já com o ferro aquecido,coloca-se o mesmo sobre o papel e a placa de fenolite pressionando-os por aproximadamente 5 minutos. Realiza-se leves movimentos circulares abrangendo toda a área da placa para melhor aderência do *toner*. Após os 5 minutos já podemos realizar a retirada do papel.



(a) Papel glossy paper sobre a placa de (b) Iniciando o processo de aquecifenolite mento



(c) Ferro já quente sobre a placa

(d) Aplicando pressão sobre a placa

Figura 5: Estampando o circuito na placa

3.4 Retirando o papel

Retira-se o papel submergindo a placa de fenolite, já com o papel aderido, em uma vazilha com água. Deixa-se a placa sob submersão até que o papel se amoleça.

Já com o papel amolecido retira-se o papel com o auxílio dos dedos em movimentos circulares, com cuidado para que não danifique as trilhas.

Retira-se assim todo o papel. Caso haja alguma sobra entre as trilhas pode-se utilizar uma agulha para retirada do mesmo.



(a) Submergindo o papel em (b) Papel amolecido àgua



(c) Retirando o papel com os (d) Retirando o papel com os dedos dedos



(e) Resultado final

Figura 6: Submergindo a placa em água para a retirada do papel

3.5 Corroendo a placa

Já com as trilhas devidamente marcadas submerje-se a placa no percloreto deixando-a descansar até que o cobre seja totalmente corroído. O processo resulta com a placa somente com as trilhas do circuito demarcadas pelo *toner* e pode ser visualizado na Figura 7.



(a) Cortando a garrafa PET



(d) Percloreto na vasilha



(b) Vasilha e percloreto



(e) Submergindo a placa



(c) Derramando o percloreto



(f) Processo de corrosão



(g) Resultado final após alguns minutos

Figura 7: Procedimento para corrosão da placa

3.6 Retirando o toner da placa

Retira-se o *toner* utilizando uma esponja de aço. Esfrega-se a esponja sobre a placa em movimentos circulares retirando toda a tinta preta presente sobre as trilhas até que as mesmas fiquem brilhantes, cor de cobre. Podemos ver o resultado do processo na Figura 8.



(a) Placa já corroida e esponja de aço

(b) Esfregando a esponja o *toner* sai



(c) *toner* retirado



Figura 8: Procedimento para retirada do toner



3.7 Perfurando

Com o auxílio de uma micro-retifíca ou um perfurador de placas de cirucito impresso perfurase as ilhas do circuito utilizando brocas apropriadas. Para perfuração utiliza-se brocas de diversos diâmetros. Entre os mais utilizados podemos citar 0.7mmm, 0.8 mm e 1.0 mm. As brocas devem ser escolhidas de acordo com os diâmetros dos pinos dos componentes que serão utilizados.





(d) processo de perfuração





(f) Resultado final

Figura 9: Procedimento para perfuração da placa de circuito impresso

(e) processo de perfuração

3.8 Procedimentos finais

Com a placa já perfurada pode-se realizar o encaixe dos componentes e iniciar-se o procedimento de soldagem. Para este processo aconselha-se o uso de um suporte como o da Figura 10, impossibilitando que a placa se movimente durante o processo e facilitando o mesmo.



Figura 10: Suporte para placa de circuito impresso

O resultado final deste tutorial pode ser visto na fugura Figura 11. A primeira com os componentes encaixados na placa e a seguinte com os mesmos já soldados.



(a) Encaixando componentes



(b) Encaixando componentes



(c) Encaixando componentes



(d) Visão inferior



(e) Iniciando soldagem



(f) Soldando os pinos



- (g) Soldando os pinos
- (h) Processo de soldagem terminado

(i) Resultado final

Figura 11: Encaixe dos componentes e procedimento de soldagem

4 Realização de testes

A fim de realizar testes com o módulo produzido por este tutorial utilizaremos um Arduino Uno como atuador e uma lâmpada como carga. Programaremos a plataforma com o código *Blink*. Neste código demonstrativo, o Arduino fará a lâmpada ficar acesa por um segundo e, em seguida, apagada por um segundo , contínuamente, simulando um efeito pisca alerta. Para realizarmos o teste precisaremos dos materiais listados na Tabela 3

| Quantidade | Material |
|------------|-------------------------------|
| 1 | Arduino Uno ou versão similar |
| 1 | Bocal para lâmpada 127v 15W |
| 1 | Lâmpada 127v 15W |
| 1 | Fio paralelo 4 mm |
| 1 | Tomada macho |
| 1 | Jumpers |

Tabela 3: Componentes necessários para realização do teste



(a) Arduino Uno



(b) Tomada macho, fio paralelo e bocal



(c) Lâmpada



(d) Jumpers

Figura 12: Componentes necessários para realização do teste

4.1 Programando o arduino

Para programarmos a plataforma utilizaremos o código *Blink* a seguir. Para maiores informações sobre como realizar a programação da plataforma indicamos a leitura da apostila *"Tutorial sobre introdução ao Arduino"* disponível para *download* gratuito no site:

http://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/tutoriais/arduino/Tut_Arduino.pdf

```
/*
  Blink
  Turns on an Lamp on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
 */
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(10, HIGH);
                            // set the Lamp on
  delay(1000);
                            // wait for a second
  digitalWrite(10, LOW);
                            // set the Lamp off
  delay(1000);
                             // wait for a second
}
```

4.2 Montando o circuito

Para montagem do circuito da lâmpada conectamos as duas pontas de um dos lados do fio no bocal onde a lâmpada será enroscada. As duas pontes restantes, do outro lado do fio, são ligadas à tomada macho. Feito isso cortamos um dos segmentos do fio que liga a tomada macho ao bocal ficando assim com duas pontas. Uma das pontas ligamos à entrada comum do módulo reé e a outra ponta ligamos a outra entrada do módulo. A montagem é ilustrada sequêncialmente pela Figura 13.



(a) Fio paralelo





(d) Decapando a outra ponta (e) Conectando o fio à (f) Bocal e tomada macho indo fio tomada macho stalados







(g) Bocal, lâmpada e tomada (h) Ligando a lâmpada para (i) Cortando um dos segmenmacho instalados um primeiro teste tos do fio



(j) Resultado final após conexão ao módulo relé

Figura 13: Procedimento para montagem do circuito teste

4 Realização de testes

Já com o circuito montado pode-se fazer a conexão do jumper no pino 10 do Arduino à entrada de controle do módulo. Sequencialmente conectamos o pino GND da plataforma ao GND do módulo e o +5 v da plataforma ao +5 v do módulo. O resultado da montagem pode ser visto na Figura 14.



(a) Circuito teste e Arduino

(b) Conectando os jumpers



(c) Resultado final

Figura 14: Conectando o módulo ao Arduino



4 Realização de testes

Feitas as montagens necessárias, agora, basta energizarmos o circuito da lâmpada ligando a tomada macho à uma tomada 127v e ligando o Arduino a uma entrada USB ou a uma fonte de alimentação adequada. Após estes procedimentos podemos observar o efeito pisca alerta desejado.



(a) Circuito desligado

(b) Conectando ligado apóes 1 segundo

Figura 15: Testando o módulo relé